Volume 3 | Issue 5 | 2022 Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

МЕТОДЫ МИНДАЛИРОВАНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Дилмурад Ташпулатович Бабанов

Старщий преподователь, Джизакский политехнический институт

АННОТАЦИЯ

В статье описана технология приготовления полупроводниковых слоев и ее применение.

Ключевые слова: р-п проводимость,полупроводник,слои,технология.

ABSTRACT

The article descirabes the technology of preparation of semiconductor layers and its application.

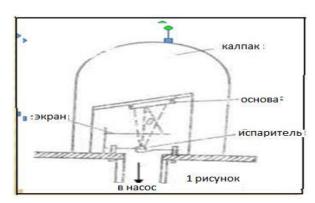
Keywords: p-n conductivity, semiconductor, layers, technology.

ВВЕДЕНИЕ

Как реализуется технология подготовки полупроводниковых слоев? Ряд исследований был посвящен получению тонких слоев полупроводников из различных материалов. Такие слои готовятся с использованием специальных устройств [1]. Он состоит из крышки, основания,

испарителя, экрана, насоса, в котором создается высокий вакуум (иногда только в особых случаях может быть низкий вакуум). (Фигура 1). [2].

Готовые испарители могут быть использованы для передачи материала в лоток выпариванием или они могут быть изготовлены по



определенной технологии. Сначала крышка снимается, на основание помещается стеклянная пластина, и в испаритель добавляется полупроводниковое соединение. Крышка возвращается на

место. [3]. Используя насос, воздух внутри колпачка всасывается для создания вакуума, затем полупроводниковое

May, 2022

ISSN: 2181-1385

DOI: 10.24412/2181-1385-2022-5-227-230

Volume 3 | Issue 5 | 2022 Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

соединение испаряется путем подачи высокого напряжения на испаритель, В результате полупроводник испаряется и прилипает к стеклянной пластине. Через определенное время воздух выпускается в крышку, крышка снимается с места. Стеклянная пластина также основания, проволока приварена с обеих сторон и подключена к Если гальванометру. стеклянную на поместить гальванометр пластину свет, показывает, что генерируется ток. [4].

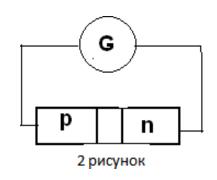


Рисунок 2.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Таким образом формируются слои р и п типа. Пар полупроводникового соединения сидит на стеклянной пластине, как зуб пилы. Половина зуба пилы имеет форму р, а другая половина имеет побразную форму. [5].

Пары титана быстро реагируют с водяным паром с выделением водорода, который легко извлекается диффузионным насосом. Пары титана также быстро реагируют с кислородом, азотом и водородом. Титан может испаряться с использованием танталовых испарителей или вольфрамовых проволочных испарителей. [6].

Известно, что остаточный газ в камере оказывает большое влияние на свойства тонкого слоя. Когда материал начинает испаряться, вакуум может уменьшаться, и количество молекул остаточного газа может увеличиваться пропорционально выделению поглощаемого им кислорода. В таких случаях использование титана целесообразно. [7].

При подготовке любого полупроводникового слоя необходимо найти четкую оптимальную моду в зависимости от цели, для которой он используется. Для этого важны время, температура, давление, объем, скорость всасывания, скорость испарения, чистота, количество и местоположение испаряемого материала, его чистота (смеси), путь введения, если смесь вводится. В зависимости от цели один или несколько из этих параметров должны быть

постоянными. Основными параметрами являются давление,

228
https://t.me/ares_uz Multidisci

Volume 3 | Issue 5 | 2022 Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

базовая температура и скорость.

Во время физической проводимости часто достигается температура 100-200 ° С, поскольку химически активная среда не используется. В этом процессе пары материала только конденсируются. Когда вакуума достаточно, атомы и молекулы материала достигают дна по прямой линии. [8].

Во время приготовления слоев создается высокий вакуум, очень мало молекул остаточного газа поглощается, и процесс осуществляется в замкнутом объеме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При подготовке слоев давление пара материала должно быть на несколько градусов выше, чем давление остаточного газа. В этом случае атомы испаряющегося материала распределяются по прямой линии, так что длина свободного пробега атомов в несколько раз превышает интервал «основание испарителя». Таким образом, в переходной зоне заряды движутся в двух направлениях. Тысячи р-п переходов или фотоэлементов могут быть собраны параллельно, чтобы сформировать солнечные панели.[9].

REFERENCES

- 1.Инатов X. Теоретические проблемы преподавания физики. Часть 1 Издательство ТАФАККУР Ташкент-2010 156 страниц
- 2.В.В.Буров, Б.П.Зворцын, А.П.Кузьмин, А.А.Покровский, И.М.Румянцев "Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе" Ч.1. –М.: Просвещение 1978. 351 с.
- 3. Бахадырханов М. К. и др. Спектральная область существования автоколебаний тока в кремнии, легированном марганцем //Журнал технической физики. -2006. Т. 76. №. 9. С. 128-129.
- 4. Бахадырханов М. К. и др. Спектральная область существования автоколебаний тока в кремнии, легированном марганцем //Журнал технической физики. -2006. Т. 76. №. 9. С. 128-129.
- 5. Taylanov N. A., Dzhuraeva N. M., Bobonov D. T. Diffusion evolution of electromagnetic perturbations in superconductors //Uzbekiston Fizika Zhurnali. 2019. T. 21. № 2. C. 130-132.

Volume 3 | Issue 5 | 2022 Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

- 6. Bakhadyrkhanov M. K. et al. The production possibilities of solid-state generators on the base of current self-oscillations in the silicon with clusters of selenium atoms; Vozmozhnosti sozdaniya tverdotel'nykh generatorov na osnove avtokolebanij toka v kremnii s klasterami atomov selena. 2010.
- 7. Бобонов Д. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИМЕСНЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕШЕТКЕ КРЕМНИЯ С УЧАСТИЕМ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ СЕЛЕНА //Universum: технические науки. -2020. -№. 6-1 (75).
- 8. Bobonov D. T. The electric properties and current instability in silicon doped by selenium; Ehlektricheskie svojstva i neustojchivosti toka v kremnii legirovannogo selenom. 2010.
- 9. Abdurakhmanov B. A., Ayupov K. S. Bakhadyrkha nov, MK, Iliev, Kh. M., Zikrillaev, NF, and Sapa rniyazova, ZM, Low Temperature Diffusion of Impu rities in Silicon //Dokl. Akad. Nauk Resp. Uzb. -2010. N₂. 4. C. 32.

